



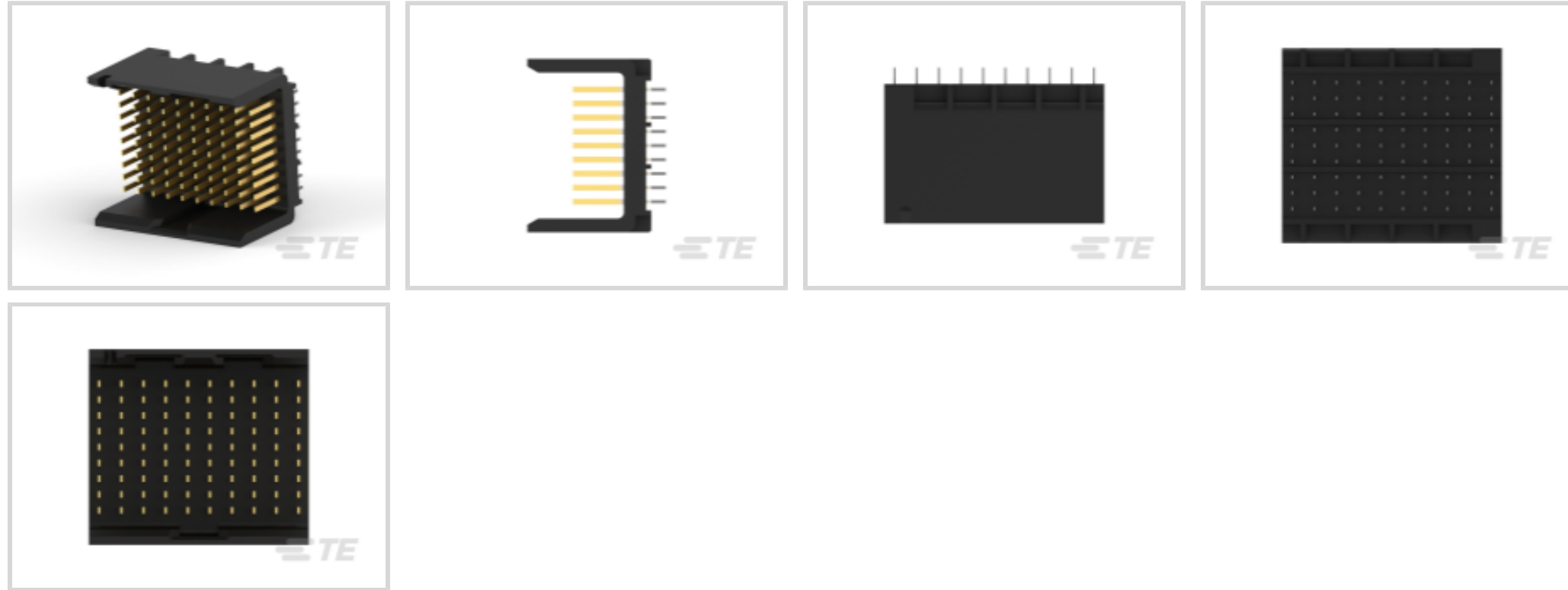
IMPACT

TE 内部编号 2007788-2

High Speed Backplane Connectors, 90 Position, Mating Alignment, Polarization Mating Alignment Type, 9 Row, 10 Column, PCB Mount Header, IMPACT

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 90

行间距: 1.35 mm [.053 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

行数: 9

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	部分带罩

结构特性

接地位置数量	30
线对数量	30
可堆叠	否
信号位置数量	60
位数	90
行数	9
列数	10
PCB 安装方向	垂直



引导位置	无引导
电气特征	
阻抗	100 Ω
工作电压	30 VAC
信号特征	
每列的差分对数量	3
数据速率	20 – 25 Gb/s
主体特性	
主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子接触部长度	4.9 mm[.193 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.76 – 1.52 μm[30 – 60 μin]
端子布局	直插式
端子类型	插针
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	双梁, 双梁
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	.75 A
端接特性	
端接柱体和尾部长度的长度	1.4 mm[.055 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
机械附件	
导轨硬件	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	带有

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

有带罩的边数	2 - 侧面
--------	--------

端壁位置	开式
------	----

外壳材料	LCP - GF (液晶聚合物) , LCP - GF (液晶聚合物)
------	-------------------------------------

中心线 (间距)	1.9 mm[.075 in]
----------	-----------------

尺寸

连接器长度	18.9 mm[.744 in]
-------	------------------

连接器高度	11.95 mm[.47 in]
-------	------------------

连接器宽度	16.7 mm[.657 in]
-------	------------------

PCB 厚度 (建议)	1 mm
-------------	------

PCB 孔直径	.36 mm[.014 in]
---------	-----------------

行间距	1.35 mm[.053 in]
-----	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476, 获得 CSA 认证
-------------	----------------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装, 盒和管
------	---------

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
-----------------------------	--------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2007705-1
IMP100S,R,RA3P10C,UG,39



TE 产品编号 2007700-1
IMP100S,R,RA3P10C,LG,46



TE 产品编号 2007701-1
IMP100S,R,RA3P10C,RG,46



TE 产品编号 2007702-1
IMP100S,R,RA3P10C,UG,46

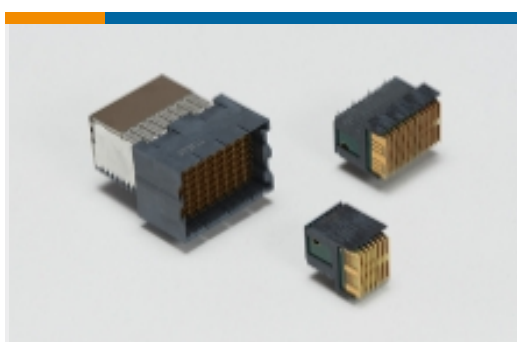


TE 产品编号 2007703-1
IMP100S,R,RA3P10C,LG,39



TE 产品编号 2007704-1
IMP100S,R,RA3P10C,RG,39

该系列中的其他产品 | IMPACT



高速背板连接器(1321)

客户还购买了



文档

产品图纸

[IMP100S,H,V3P10C,UG,OEW39,4.9](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007788-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007788-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2007788-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本